

**STANDARD - LAGENAUFBAU HDI**  
 HDI08\_2+4(6b)+2\_1,40\_35 **8 - Lagen**  
Kerne: 0,41 mm Cu 35/35 µm



**WE-Artikel Nr.:**   **2 + 4(6B) + 2**

**KUNDE:**  

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm <sup>1)</sup>	1 x 1080	12	
						60	
2	VSK1		Folie	9 µm	1 x 1080	30	
						60	
3	2			35 µm		33	
				0,410 mm		410	
4	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
5	4		35 µm		33		
			0,410 mm		410		
6	5		35 µm		33		
				1 x 1080	60		
7	RSK1		Folie	9 µm	1 x 1080	30	
					60		
8	BOT/RS		Folie	12 µm <sup>1)</sup>		12	

1) Endkupferdicke Außenlagen ca. 55 µm

**Gesamtdicke Material:** 1400

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

<b>MATERIALDICKE:</b>	<b>1,40</b>	+/-	0,12	mm		Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,49	+/-	0,15	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,55	+/-	0,17	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
25.04.2006	S. Keller	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	20+